7.

(JP) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭56-92577

①Int. Cl.³G 09 F 9/33H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7013-5 C 7739-5 F

❸公開 昭和56年(1981)7月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

9発光ダイオード表示パネル

②特

頁 昭54—170001

⊗田

願 昭54(1979)12月26日

切発 明 者 原敏人

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑦発 明 者 小山正孝

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明細 普

発明の名称
発光ダイオード表示パネル

2. 特許請求の範囲

一方の絶象基板表面にX方向電極を遊殺し、他方の絶象基板表面にY方向電極を並設し、前配X方向電極とY方向電極とが互いに交差する関係で、かつ各XかよびY方向電極の対面した交点部に発光ダイオードチップを接続表持せしめたことを特徴とする発光ダイオード表示パネル、

3. 発明の詳細な説明

本発明は絶職基板上に発光値となる発光ダイオード(以下LEDと略称する)をマトリックス状 に配設してなるLEDマトリックス投示パネルの 改良に関するものである。

従来との種LEDマトリックス表示パネルは第 1 図に示すごとく、たとえばガラスなどの地域基 板 1 上に Al などの連電体値からなる複数本のX方 向電底 2 を並設し、その各X方向電腦 2 上に発光 仮となるLEDチップ 3 を所定間隔へだてて導電 性接着材で接着し、さらに各米方向電板2と直交するY方向のLEDテップ3を金嶌細線4によって共通接続し、かつ薄板1上の端部に設けたAlなどの運電体場からなるY方向リード部5に金嶌細線4を用いて接続してある。このような構成にかいて前配米方向電流2とY方向リード部5との間に選択らに駆動電圧を印加することにより、これら交点部のLED3が発光することを利用して所需の形象を提示するよりにしたものである。

ところでこのようにLEDテップ3の上側面に 設けたポンディングパッド6に会資細機4を用い てポンディングする方法ではLEDテップ3の数 が多くなると、そのポンディング工数が膨大とな り、大型の表示パネルを構成することは実用上出 難となるし、またポンディング箇所の増大は信頼 性の点からも間相となっていた。

本発明け前述の点に選ぶなされたもので、その 目的は金髯細鏡を用いないで容易に大根でしかも 高い信頼性を得ることができる構造を有してなる レビロマトリックス表示パネルを提供することで あり、その特徴は一方の絶縁 基板表面に X 方向電極 を並設し、他方の絶縁 板表面に Y 方向電極を並設し、前紀 X 方向電極と Y 方向電極とが互いに 交差する場像で、かつ各 X かよび Y 方向電極の対面 した 父点部に発光ダイオードチップを接続実持せしめたところにある。

以下本発明の実施例につき図面を参照して説明する。

第2図は本発明に係るLEDマトリックス表示パネルの1例の構造を説明するための優部上面図であり、第3図は第2図にかけるA-A・断面図である。両面にかいて11はたとえば透明なガラス基板からなる一方の絶縁基板であって、そのガラス基板11上にはたとえばNiCrを下地層としたAu場からなるX方向電極12が並設してある。そしてその各X方向電極12上の所定臨所にGaPなどのLEDテップ13が、その下側面に形成した一方の電極13a(たとえばAu-Be-合金製)を下側にした状態で配設してある。またLEDテップ13の上側姿面の他方の電極13b(たとえばAu

G・- Ni 合金製)上には、たとえばポリイミド間間準板からたる他方の可挽性絶縁基板14表面にあらかじめ並設したY方向電極15が前記X方向電極12と道交する関係で配設されて、X方向電極12とY方向電極15との各交点部にLEDテップ13を競災決停せしめた構成になっている。なか可挽性絶縁基板14表面のY方向電極15はたとえばAlなどの導電体層を蒸滑して形成したもので、これらY方向電流15とLEDチップ13の上間電極13bとは導電性エポキシ樹脂16で接続してある。このような構成にあいてX方向電極12とY方向電低15との調に駆動電圧を印加し、それら交点部にかけるLED13を選択的に発光せしめてガラス基板11個から所望の形象を銀側するようにしたものである。

とのようにLEDテップ13上の上海電低13b と可換性絶縁基板14表面にあらかじめ並設した Y方向電低15とを導電性接着材16を用いて接 着することにより、従来の金属細線を用いて各し EDチップを接続する場合に比べて着しく作業性

が向上し、その結果作業工数の低級が可能となる。 またY方向電電15は可換性絶級落板14表面に 形成してあるので、もしガラス落板11の平面度 が悪い場合とか、LEDチップ13の導みが不増 いである場合にも、容易にY方向電低15とLE Dチップ13とを接着することができる。

次に第2図かよび第3図に示したLEDマトリックス要示パネルを例にその製造方法を述べると、まずその表面にAIを無増してY方向電極15を形成したポリイミド樹脂輝板14を用意し、その各Y方向電極15上の所定箇所に導電性エポキシ樹脂をどの接着材16を印刷法により印刷する。そしてその接着材16上にLEDテップ13の電極13bを搭載した形で固定し、その状態でたとにより、可能性絶縁事故11表面の各Y方向電極15の所定箇所にLEDテップ13をダイポンディングする。そしてあらかじめガラス基板11上に形成したNi-Crを下地層としたAu傷からなる各X方向電極12上に申述のY方向電極15上に配設した各LED

テップ13の電極13aを位置合せして持数固定し、 その状態でたとえば約370℃、30分間の無処遺を 施すことにより、各LEDテップ13の電極13a と各X方向電極とを接着して完成する。

なか削減の実施例ではY方向電弧を可視性絶象 基礎要面に形成した場合について述べたが可能性 絶縁基板に減らず、ガラス基限やセラミック基板 などの非可染性の絶象素板を用いることも勿論可 能である。

以上の説明から明らかなどとく本発明はポンディングワイヤを用いることなく容易に表示パネルを構成することができ、延来品に起こりやすかったポンディングワイヤの切断あるいは姿態不良などの確実を防止でき、さらに数准工程が商易化され、大型でしかも馬信頼性のLEDマトリックス表示パネルを安価に得られる利点がある。

4 関系のお菓をお明

第1 図は従来のLEDマトリックス表示パネルの構造を税明するための長部科別、第2図は本発明に係るLEDマトリックス表示パネルの1 例の

構造を説明するための延部上面図、第3回は第2

図にかけるA - A′断面図である。

11:虎明ガラス岩板(一方の絶縁岩板)

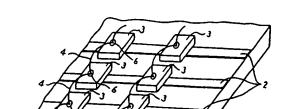
1 2: X方向電低

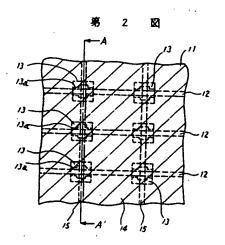
13:LED+,7

14:可視性絶縁基板(他方の絶縁基板)

1 5: Y 方向電極

代理人 弁理士 松 岡 宏四郎





鬼 3 図

